
华泰联合证券有限责任公司
关于成都华微电子科技股份有限公司
2025 年年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司	被保荐公司简称：成都华微
保荐代表人姓名：江帆	联系电话：010-56839312
保荐代表人姓名：廖君	联系电话：010-56839312

根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为成都华微电子科技股份有限公司（以下简称“成都华微”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票保荐机构，对成都华微进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告：

一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

由于公司相关工作人员失误，2025年5月和6月，分别误将自有流动资金5万元和3万元存入募集资金专户（账号：128033287411），上述事项违反了《上市公司募集资金监管规则》《募集资金管理办法》等有关法律、法规和规定的要求，募集资金专户不能存放非募集资金的规定。

公司发现上述问题后，及时核实相关情况，并在保荐机构等中介机构帮助下，采取了一系列的整改措施，以确保后续募集资金使用规范，包括：（1）加强相关人员培训和管理；（2）完善募集资金相关业务流程控制；（3）完善募集资金内部审批流程，强化募集资金使用的监督；（4）公司内审部门采取定期或不定期方式对募集资金项目开展监督检查以及专项审计，严格杜绝类似现象的发生。截至2025年7月26日，公司已将上述存入的资金从该募集资金专户转出。

除此之外，公司对募集资金的存放、管理与实际使用情况均如实履行了披露

义务，不存在其他募集资金违规的情况。

二、重大风险事项

（一）核心竞争力风险

1、技术迭代及新品研发能力不足的风险

公司所在的集成电路设计行业属于人才与技术密集型行业，产品与技术的升级迭代速度较快。国际领先的半导体企业均经历了较长时期的发展，拥有成熟的研发体系及团队，具有丰富的技术储备，通过众多知识产权构筑了较为稳固的技术壁垒。公司目前仍在快速发展期，在相关技术研发方面相较国际领先企业尚处于追赶阶段。

未来公司如果不能准确把握市场发展动态，未能保持持续的创新能力和未能紧跟下游需求的发展趋势，将可能导致公司的技术与产品研发方向出现判断失误，不能持续提供适应市场需求的产品，进而导致公司市场竞争力下降。

2、技术研发及产业化未达预期的风险

由于集成电路行业对于研发水平的要求较高，公司所布局的产品研发技术难度大、资金投入大，技术成果产业化和市场化的进程具有一定不确定性，如果在研发过程中出现关键性能及指标不达预期、核心技术未能突破等情况，公司将面临前期的研发支出难以收回、预计效益难以达到的风险。

（二）经营风险

1、客户集中度较高的风险

公司从事特种领域的集成电路产品，下游客户以包括中国电科集团、航空工业集团、航天科技集团、航天科工集团在内的央企集团下属单位为主。上述央企集团下属单位数量众多，各下属单位在生产经营等方面保持一定的独立性，2025年内公司按单体口径的前十大客户合计收入金额占营业收入的比例均较高，形成了相对稳定的合作关系，是公司销售收入的主要构成。

如果未来公司主要客户的采购需求发生重大变化，或公司因技术迭代、产品

质量等原因无法继续满足客户的采购需求，导致公司重要客户的销售情况发生不利变化，则会对公司的经营产生不利影响。

2、筛选成品率波动风险

公司产品应用于特种领域，对集成电路的性能要求较高，在产品质量、稳定性、可靠性等方面需确保接近零缺陷且能够适应不同应用环境。因此，公司部分产品受制造工艺偏差影响，可能会存在良率降低风险，若公司产品的良率发生较大波动，将会导致相应产品实际结存及销售结转的成本相对较高，毛利率水平有所下降或存在波动的风险。

（三）财务风险

1、应收账款回收的风险

公司主要客户为特种领域的大型集团化客户，受行业特性影响，客户会根据自身资金安排进行付款。如未来行业总体需求发生波动或特定客户发生经营困难，公司将面临应收账款及应收票据持续增长、回款不及时的情形。

2、存货周转及跌价风险

因公司产品为特种集成电路产品，需经下游客户验收才能确认收入并结转成本，而行业客户验收周期一般较长，因此整体存货周转率较低。

如未来市场需求发生变化、市场竞争进一步加剧、技术迭代导致产品升级加速，或者公司不能有效拓宽销售渠道、优化库存管理，可能导致存货无法顺利销售，进而导致存货跌价的风险。

（四）行业风险

1、晶圆供应链稳定性及采购价格波动风险

公司为集成电路设计企业，采用行业通用的Fabless经营模式，主要负责芯片的研发、设计、测试与销售，晶圆加工、封装等环节由专业的外协厂商完成。近年来，随着集成电路行业国际产业链格局急剧变化，晶圆流片加工尚存在一定风险。

如公司当前合作的主要供应商中断、终止业务合作关系,要求延迟交货期限,公司短期内无法转向其他可替代供应商进行采购,可能导致公司的晶圆流片加工需求无法满足或者生产成本有所增加,进而对公司的产品生产及经营业绩造成不利影响。

2、下游需求及产品销售价格波动风险

公司产品主要应用于电子、通信、控制、测量等特种行业领域。近年来,在集成电路特别是特种领域产品国产化的大背景下,下游行业需求呈现快速增长的趋势。且特种领域对集成电路产品在稳定性、可靠性等方面要求更高,同时产品存在小批次、多品种等特点,导致产品技术难度大,前期研发投入多,因此呈现出高研发投入及高毛利水平的特点。

如未来受国际政治经济环境或国家相关产业政策等因素的影响,如果特种集成电路的下游市场需求出现一定波动,或者因市场竞争加剧导致产品销售价格有所下降,公司无法根据下游需求而调整经营策略与生产研发方向,将导致公司核心竞争实力下降,产品的销量或销售价格受到影响,从而对公司销售收入及毛利率等经营业绩指标造成不利影响。

三、重大违规事项

无。

四、主要财务指标的变动原因及合理性

2025年,公司主要财务数据情况如下:

单位:万元

主要会计数据	2025年/2025年末	2024年/2024年末	本期比上年同期增减(%)
营业收入	75,998.73	60,388.99	25.85
利润总额	18,042.24	13,600.32	32.66
归属于上市公司股东的净利润	15,360.55	12,216.99	25.73

主要会计数据	2025年/2025年末	2024年/2024年末	本期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,947.24	8,761.70	36.36
经营活动产生的现金流量净额	-34,474.94	2,546.50	不适用
归属于上市公司股东的净资产	297,454.38	280,936.62	5.88
总资产	430,477.90	366,959.36	17.31

2025年，公司主要财务指标情况如下：

主要财务指标	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.24	0.20	20.00
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.20	20.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.19	0.14	35.71
加权平均净资产收益率(%)	5.20	4.83	增加0.37个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.04	3.49	增加0.55个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	14.87	25.46	减少10.59个百分点

2025年，受国内特种集成电路行业需求波动影响，公司订单规模同比有所增加。公司实现营业收入75,998.73万元，同比增长25.85%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11,947.24万元，同比增长36.36%。2025年，公司经营活动产生的现金流量净额由正转负，主要系2025年内流片加工占用大量现金，客户回款采用票据结算较多，导致本期购买商品、接受劳务支付的现金大于销售商品、提供劳务收到的现金。

五、核心竞争力的变化情况

(一) 深厚的技术积累与完善的研发体系

公司自设立以来深耕特种集成电路领域，拥有深厚的技术积淀，建立了完善的研发体系，形成了一系列具有自主知识产权的核心技术成果，在FPGA、高速高精度ADC、智能SoC等领域承接了多项国家重点研发计划和科技重大专项，整体技术储备位于特种集成电路设计行业第一梯队。随着公司芯谷园区建设完成，

为公司研发设计提供了更加完善的基础保障，提高了公司科研设计仿真能力水平，科研生产能力上限得到进一步提升。

公司高度重视对产品及技术的研发投入，2025年内研发支出占营业收入的比例为14.87%。截至2025年末，公司新增申请专利31件，新增申请软件著作权11件，新增申请布图设计22件；新增授权专利14件，新增授权软件著作权13件，新增授权布图设计33件。公司高度重视研发人才的引进和培养，截至2025年末，公司研发人员共计521人，占员工总数的比例为52.63%；共有核心技术人员6人，分别为高性能FPGA、高速高精度ADC/DAC、智能SoC领域产品设计以及产品检测领域的核心人员，凭借其专业的知识及技术积累，在研发项目承接及执行、产品研发及产业化、研发和质量管理体系建设等多方面发挥重要作用。

（二）综合的产品布局与领先的产品优势

公司同时具备数字与模拟领域集成电路产品设计能力，产品覆盖可编程逻辑器件CPLD/FPGA、数据转换ADC/DAC、TSN端/交换芯片、存储芯片、总线接口、电源管理、微控制器等多系列集成电路产品，包括数字和模拟芯片在内的十余类别、百余个具体产品型号，具备为客户提供特种集成电路产品一站式采购以及综合解决方案的能力，产品广泛应用于电子、通信、控制、测量等特种领域。

公司从设立初期便立足于可编程逻辑器件的产品研发与设计，在特种CPLD和FPGA领域始终位于国内前列，目前公司最先进的为基于FinFET工艺的亿门级FPGA产品，处于国内领先地位。在模拟芯片领域，公司自2012年起陆续推出多款产品，目前在24-31位超高精度ADC产品领域处于国内领先地位，在8-16位10-160G超高速高精度ADC产品领域处于国际领先技术水平。

（三）完备的检测能力与严格的质量管理

特种集成电路的产品特性决定了产品需要进行全面且严苛的产品检测。公司拥有中国合格评定国家认可委员会CNAS认证的国家级检测中心，建有较为完备的特种集成电路检测线，配有一批国内外先进的高端仪器设备，能够实现公司各类特种集成电路产品的超宽温区、多功能、多参数的批产测试，完成集成电路环境可靠性试验以及失效分析试验，满足下游客户对于集成电路产品的高标准检测

需求。

公司高度重视产品从研发到交付各环节的质量控制，并建立了完善的质量控制体系，并获得了从事集成电路行业所需的专门质量管理认证证书。公司编制了相应的质量管理体系文件，明确制定了公司的质量方针和质量目标，有效保障产品的品质。

（四）优秀的服务能力与广泛的市场认可

公司高度重视对于客户的综合服务，建立了具备丰富专业背景的技术支持团队，现场工程师可以协助客户进行产品的技术验证及应用支持，及时向产品设计部门反馈客户的需求，并解决客户在产品应用中遇到的各类问题。公司已建立了完善的市场销售渠道，设立了若干销售片区团队，可以实现客户需求的快速响应。

经过多年的市场验证，公司的产品已得到国内特种集成电路行业下游主流厂商的认可，主要客户包括中国电科集团、航空工业集团、航天科技集团、航天科工集团等。

综上所述，2025年公司核心竞争力未发生重大不利变化。

六、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出及变化情况

2025年，公司在推进集成电路自主研制的过程中抓重点、攻难点，创新成果丰硕。2025年研发投入合计11,300.67万元，较去年同期下降26.50%；研发投入占营业收入的比例为14.87%，较去年同期减少10.59个百分点。2025年研发投入下降主要系公司2025年承接多项国家重点科研项目，研发资源向国家重点科研项目倾斜，自有研发资金支出相对有所下降。

（二）研发进展

2025年，公司持续推进集成电路自主研制，在主营业务方向上新申请发明专利31件，集成电路布图设计22件，软件著作权11件；新获批授权发明专利14件，集成电路布图设计33件，软件著作权13件。

七、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）

不适用。

八、募集资金的使用情况及是否合规

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都华微电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2409号），公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票9,560.00万股，每股发行价格为人民币15.69元，公司本次公开发行募集资金总额为人民币149,996.40万元，扣除全部发行费用（不含增值税）人民币8,403.81万元后，募集资金净额为141,592.59万元。公司首次公开发行股票募集资金已全部到位，存入公司募集资金专用账户中，上述情况经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2024年2月2日出具《验资报告》（中天运[2024]验字第90002号）。

（二）募集资金使用情况

截至2025年末，公司募集资金投资项目累计投入94,649.47万元。截至2025年末，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元

项目	金额
一、募集资金总额	149,996.40
减：直接支付发行费用	8,403.81
二、募集资金净额	141,592.59
减：	
以前年度已使用金额	62,072.57
本年度使用金额	32,576.90
暂时补流金额	19,568.29
现金管理金额	25,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	2.18

项目	金额
加：	
募集资金利息收入	1,447.00
三、2025 年末募集资金余额	3,819.65

注 1：以前年度已使用金额、本年度使用金额包括投入募集资金项目及永久补充流动资金；

注 2：2025 年末募集资金余额仅包含募集资金存放专项账户的活期存款余额。

注 3：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所造成。

（三）募集资金的存放和管理情况

公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金存储、使用管理与监督等进行了规定。公司已同保荐机构华泰联合证券有限责任公司与相关银行签订募集资金专户存储三方监管协议。募集资金专户监管协议对公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。

截至2025年末，公司募集资金存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元

账户名称	开户银行	银行账号	2025 年末余额	账户状态
成都华微电子科技股份有限公司	中国银行股份有限公司双流机场支行	128033287411	386.73	使用中
成都华微电子科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司成都新华支行	51050187083600006229	1,414.57	使用中
成都华微电子科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司成都永丰路支行	4402922029100309718	484.78	使用中
成都华微科技有限公司	中国农业银行股份有限公司成都金融城支行	22808301040061687	1,533.57	使用中
合计			3,819.65	/

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024 年 3 月 29 日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过《关于利用暂时闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 20,000.00 万元暂时补充流动资金，仅用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之

日起不超过 12 个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了明确的核查意见。

2025 年 4 月 28 日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于利用暂时闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 20,000.00 万元暂时补充流动资金，仅用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了明确的核查意见。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元

临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
12,000.00	2024 年 6 月 18 日	自董事会批准之日起不超过 12 个月	2024 年 3 月 29 日	2025 年 3 月 22 日	12,000.00
19,568.29	2025 年 5 月 27 日		2025 年 4 月 28 日	2026 年 4 月 10 日	19,568.29

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024 年 3 月 29 日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过《关于利用暂时闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 60,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内（含 12 个月）有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权董事长或董事长授权人员在上述额度和决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了明确的核查意见。

2025年4月28日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于利用暂时闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币50,000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），本次现金管理决议的有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内（含12个月）有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权董事长或董事长授权人员在上述额度和决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了明确的核查意见。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元

发行名称		2024年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2024年2月2日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
60,000.00	购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品	2024年3月29日	2025年3月28日	2024年3月29日
50,000.00		2025年4月28日	2026年4月27日	2025年4月28日

募集资金现金管理明细表

单位：万元

发行名称		2024年首次公开发行股份						
募集资金到账时间		2024年2月2日						
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	尚未归还金额	预计年化收益率
成都华微电子科技股份有限公司	中国银行股份有限公司双流机场支行	大额存单	定期存款	17,000.00	2024年11月21日	2025年2月21日	0	1.15%
成都华微电子科技股份有限公司	中国银行股份有限公司双流机场支行	大额存单	定期存款单	10,000.00	2024年11月20日	2025年2月20日	0	1.15%
成都华微电子科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司成都新华支行	大额存单	定期存款	18,000.00	2024年11月28日	2025年2月28日	0	1.15%
成都华微电子科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司成都永丰路支行	法人人民币结构性存款产品-专户型 2024年第457期B款	结构性存款	15,000.00	2024年12月16日	2025年3月28日	0	2.05%
成都华微电子科技股份有限公司	中国银行股份有限公司双流机场支行	(四川)对公结构性存款 202503712	结构性存款	11,270.00	2025年2月28日	2025年3月25日	0	0.64%

成都华微电子科技股份有限公司	中国银行股份有限公司双流机场支行	(四川)对公结构性存款 202503711	结构性存款	11,730.00	2025年2月28日	2025年3月23日	0	3.48%
成都华微电子科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司成都金融城支行	单位组合定期存款	定期存款	4,000.00	2025年7月25日	2025年10月25日	0	0.80%
成都华微电子科技股份有限公司	中国银行股份有限公司双流机场支行	大额存单	定期存款	5,000.00	2025年7月25日	2026年1月25日	0	1.10%
成都华微电子科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司成都新华支行	单位定期存款	定期存款	12,000.00	2025年7月25日	2026年1月25日	0	1.00%
成都华微电子科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司成都金融城支行	单位组合定期存款	定期存款	8,000.00	2025年7月25日	2026年1月25日	0	1.00%

（六）募集资金使用及披露中存在的问题及整改

由于公司相关工作人员失误，2025年5月和6月，分别误将自有流动资金5万元和3万元存入募集资金专户（账号：128033287411），上述事项违反了《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规定及公司《募集资金管理办法》中关于募集资金专户不能存放非募集资金的规定。

公司发现上述问题后，及时核实相关情况，并在保荐机构等中介机构帮助下，采取了一系列的整改措施，以确保后续募集资金使用规范，包括：（1）加强相关人员培训和管理；（2）完善募集资金相关业务流程控制；（3）完善募集资金内部审批流程，强化募集资金使用的监督；（4）公司内审部门采取定期或不定期方式对募集资金项目开展监督检查以及专项审计，严格杜绝类似现象的发生。截至2025年7月26日，公司已将上述存入的资金从该募集资金专户转出。

除此之外，公司对募集资金的存放、管理与实际使用情况均如实履行了披露义务，不存在其他募集资金违规的情况。

九、控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

公司部分董事、高级管理人员通过华微众志、华微展飞、华微同创、华微共融间接持有公司股份。截至2025年末，公司董事、总经理王策通过华微众志持股343.5095万股；副总经理李国通过华微众志持股73.998万股，通过华微同创持股39.6787万股；副总经理谢休华通过华微众志持股321.7228万股，通过华微共融持股13.017万股；副总经理朱志勇通过华微众志持股19.1034万股；副总经理向塘通过华微众志持股8.9633万股，通过华微展飞持股24.3162万股，通过华微同创持股7.4811万股，通过华微共融持股26.6928万股；董事会秘书李春妍通过华微众志持股225.4103万股，通过华微共融持股48.4897万股；核心技术人员杨金达通过华微众志持股41.6873万股；核心技术人员胡参通过华微众志持股19.8626万股；核心技术人员蒲杰通过华微同创持股15.2744万股；核心技术人员丛伟林通过华微众志持股71.1906万股。公司原董事段清华通过华微展飞持股

220.1940 万股。2025 年，华微众志、华微展飞、华微同创、华微共融存在减持公司股份情况，具体如下：

单位：万股

股东名称	2025 年增 减股数	2025 年末 持股数量	2025 年末持 股比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记或冻 结情况	
					股份状态	数量
华微众志	-261.36	4,616.30	7.25	0	无	0
华微展飞	-181.99	1,381.58	2.17	0	无	0
华微同创	-178.24	1,106.78	1.74	0	无	0
华微共融	-153.24	844.23	1.33	0	无	0

2025 年内公司高级管理人员与核心员工参与战略配售设立的“华泰成都华微家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划”已完成股份转让。

除上述情况外，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员的持股数量未发生变动，持有的公司股份均不存在质押、冻结及减持的情形。

十、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

公司分别于2026年1月20日、2026年2月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2025年年度业绩预告、2025年度业绩快报公告。公司于2026年4月13日披露2025年度业绩快报暨业绩预告更正公告，修正后的归属于母公司所有者的净利润为15,360.55万元，比修正前业绩快报披露数据减少8,170.69万元，减幅为34.72%；修正后的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为11,947.24万元，比修正前业绩快报披露数据减少8,174.32万元，减幅为40.62%。

本次业绩快报暨业绩预告修正的原因是公司在披露2025年年度业绩预告和业绩快报阶段，年度审计工作尚未全面展开，系基于当时已获取的信息进行测算。随着年度财务审计工作逐步推进，个别客户需重新协商交易流程，综合获取进一步信息，并与年审会计师充分沟通，基于审慎性原则与专业判断审慎核实部分收入确认、成本核算等事项，并对本次业绩预告和业绩快报阶段披露的财务数据金额进行相应调整。

针对上述业绩快报暨业绩预告修正事项，公司已组织复盘导致相关事项发生的原因，并与年审会计师进行充分沟通和审慎论证，切实提升公司会计核算质量和信息披露准确性。保荐机构已提醒公司、董事长、财务负责人及高级管理人员应勤勉尽责履行公司相关制度管理规定，切实提高信息披露质量。

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于成都华微电子科技股份有限公司 2025 年年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人：

江帆

江帆

廖君

廖君

华泰联合证券有限责任公司

